



台積公司宣布下屆董事候選人名單

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2021年4月16日

台灣積體電路製造股份有限公司今（16）日宣布十位董事被提名人，包括四位現任董事：劉德音先生、魏哲家先生、曾繁城先生、龔明鑫先生，五位現任獨立董事：彼得·邦菲爵士、陳國慈女士、麥克·史賓林特先生、摩西·蓋弗瑞洛夫先生、海英俊先生，以及一位獨立董事候選人拉斐爾·萊夫先生，列入為下屆董事會之董事候選人，並於6月8日股東常會的董事改選中進行選舉。

台積公司董事長劉德音博士表示：「健全且有效率的董事會是良好公司治理的基礎。過去多年來，每位獨立董事均就其專業與豐富的經驗，監督公司運作並提出建言，不斷強化公司治理。在此我們也特別感謝施振榮先生自2000年以來對台積公司董事會的貢獻與付出，施先生豐富的國際級公司領導經驗，為董事會帶來獨特的價值，使台積公司受益良多。」

宏碁集團創辦人施振榮先生表示：「我很高興在過去這段期間，可以在董事會中針對半導體在IT產業的應用，以及有關台灣產業發展及相關法令方面的了解及認識，來提供一些意見。如今功成身退，我也將在今年台積電股東會後正式卸任，感謝張創辦人及台積電給我這個機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，並為全人類做出更多貢獻。」

台積公司董事會下屆董事及獨立董事候選人名單一覽表

職稱	姓名	主要學、經歷
董事	劉德音	國立台灣大學電機工程學士 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士 前世大積體電路製造公司總經理 前台積公司先進技術事業資深副總經理 前台積公司營運資深副總經理 前台積公司執行副總經理暨共同營運長 前台積公司總經理暨共同執行長 台積公司董事長 台灣半導體產業協會理事長
董事	魏哲家	國立交通大學電機工程學士及碩士 美國耶魯大學電機工程博士 前新加坡特許半導體公司資深副總經理 前台積公司主流技術事業資深副總經理 前台積公司業務開發資深副總經理 前台積公司執行副總經理暨共同營運長 前台積公司總經理暨共同執行長 台積公司總裁暨副董事長
董事	曾繁城	國立成功大學電機工程學士 國立交通大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程博士



		前台積公司總經理 前台積公司副總執行長 前台積公司副董事長 創意電子(股)公司董事長 世界先進積體電路(股)公司副董事長
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人	龔明鑫	輔仁大學統計學系學士 國立台灣大學經濟學系碩士 國立中興大學經濟學研究所博士 前經濟部政務次長 前台灣經濟研究院副院長 行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員
獨立董事	彼得·邦菲爵士 (Sir Peter Leahy Bonfield)	英國Loughborough大學工程學士 前英國電信公司執行長及Executive Committee主席 前英國品質基金會副總裁 荷蘭恩智浦半導體公司董事長 英國Imagination Technologies Group公司非執行董事 (非公開發行公司) 英國Darktrace公司非執行董事
獨立董事	陳國慈	英國Inns of Court School of Law 英國、新加坡、美國加州律師資格 前東吳大學副教授 前清華大學客座教授 前政治大學教授 前台積公司資深副總經理暨法務長 前國家表演藝術中心董事長 「迪化二〇七博物館」創辦人暨總監
獨立董事	麥克·史賓林特 (Michael R. Splinter)	美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程碩士 前美國應用材料公司執行長 前美國應用材料公司董事長 美國NASDAQ公司董事長 美國Pica8公司董事(非公開發行公司) 英屬開曼群島Gogoro公司董事(非公開發行公司) 美國Tigo Energy公司董事(非公開發行公司) 日本Kioxia Holdings公司董事(非公開發行公司) 美台商業協會理事主席



獨立董事	摩西·蓋弗瑞洛夫 (Moshe N. Gavriellov)	Technion以色列理工學院電機工程學士 Technion以色列理工學院電腦科學碩士 前美國賽靈思公司總經理暨執行長 前美國賽靈思公司董事 美國Wind River Systems公司執行董事長(非公開發行公司) 美國SiMa Technologies公司獨立董事(非公開發行公司) 以色列Foretellix公司董事(非公開發行公司)
獨立董事	海英俊	美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士 前GE Capital台灣地區總經理 前台達電子工業(股)公司副董事長暨執行長 台達電子工業(股)公司董事長 台灣聚合化學品(股)公司獨立董事 中鼎工程(股)公司董事
獨立董事	拉斐爾·萊夫 (L. Rafael Reif)	委內瑞拉Carabobo大學電機工程學士 美國史丹佛大學電機工程碩士及博士 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 院士 美國文理科學院、美國國家工程院及中國工程院院士 美國國家發明家科學院院士 前美國麻省理工學院Fariborz Maseeh新興技術教授 前美國麻省理工學院微系統技術實驗室主任 前美國麻省理工學院電機暨電腦資訊系主任 美國麻省理工學院校長 美國應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席

關於台積公司

台積公司成立於1987年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2020年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等281種製程技術，為510個客戶生產1萬1,617種不同產品。台積公司為世界首家提供5奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站<https://www.tsmc.com.tw>查詢。



台積公司發言人：

黃仁昭

副總經理暨財務長

Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華

企業公共關係部主管

Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036

Mobile: 0988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維

企業公共關係部

Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037

Mobile: 0988-932-757

E-Mail: baker_li@tsmc.com